



RE3020-LF

- Dack empilable carte d'expérimentation DIP pour les applications Raspberry Pi
- Fibres en verre époxyde FR4 1,50 mm
- Cu 35 µm des deux côtés
- Étamée à chaud (HAL sans plomb)
- Laque d'arrêt de sourness
- Un connecteur à 40 broches pour un Raspberry Pi
- Un deuxième connecteur à 40 broches pour la connexion d'une autre carte de laboratoire
- Métallisation des trous (PTH) Ø 0.90 mm
- Champ d'expérimentation dans une grille de 2,54 mm avec 1651 éléments de soudure 2,00 x 2,00 mm
- Sans métallisation des trous (NPTH) Ø 1.00 mm
- 4 pistes potentiel
- Dimensions 100,00 x 160,00 mm